

Descriptif de poste - Recrutement

Filiale française du groupe O-Net Technologies (Group) Limited, 3SP Technologies est une PME en pleine croissance, qui conçoit et fabrique des diodes lasers de puissance et de transmission et des modules optoélectroniques pour les réseaux optiques de communication et les applications industrielles.

Grâce à sa filière technologique de réalisation de semi-conducteurs AsGa et InP, notre entreprise a pour mission d'être un partenaire et un fournisseur fiable de rang mondial pour les industries qui utilisent les technologies laser avancées.

Aujourd'hui, nous recherchons un :

Responsable Adjoint Wafer & Bar H/F en CDI.

Rattaché(e) au service Wafer & Bar et sous la responsabilité du Chef de service, vos principales missions seront les suivantes :

- Encadrer l'équipe Wafer & Bar en :

- Assurant l'encadrement des techniciens en charge de la photolithographie, de la métallisation et des couches optiques barrettes,
- Mettant en place la documentation ainsi que les éléments de traçabilité des procédures et des composants,
- Assurant et faisant réaliser la livraison des plaques et barrettes aux services avals,

- Participer à l'amélioration et au développement du service en terme de productivité en :

- Déployant des outils Méthodes : Analysant des flux, méthodes de résolutions de problèmes, ...
- Veillant à l'entretien par les opérateurs des postes de travail (5S),
- Proposant des changements d'organisation de travail et d'exécution des tâches dans l'objectif d'améliorer la productivité et la fiabilité du planning.

- Participer à la définition et au paramétrage des logiciels d'analyse et de suivi en :

- Proposant les modifications ou améliorations permettant d'améliorer la qualité, la fiabilité ou la productivité du suivi.

Ce poste nécessite de travailler fréquemment en salle blanche, sur des équipements classés.

Issu(e) d'une formation d'ingénieur matériaux, vous justifiez idéalement d'une expérience sur un poste similaire.

Vous disposez de connaissances dans les technologies de fabrication des composants semi-conducteurs.

Rigueur, polyvalence, autonomie, aptitude au travail en équipe et flexibilité sont des qualités qui vous aideront à réussir dans ce poste.

Poste à pourvoir dès que possible.

Si cette offre vous intéresse, nous vous invitons à transmettre votre candidature à l'adresse suivante :
RH@3spgroup.com